

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017—034

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于 2018 年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》，2018年度内公司拟向银行申请总额度不超过40000万元的综合授信，申请银行授信额度的具体情况预计如下：

1、向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过10000万元；

2、向中国建设银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过10000万元；

3、向中国银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过9000万元；

4、向中国工商银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过3000万元；

5、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过2000万元。

6、向中国邮政储蓄银行汨罗支行申请综合授信额度最高不超过3000万元。

7、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过3000万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资。授信期限为一年。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017年12月18日